DERWENT-ACC-NO: 1982-K8047E

DERWENT-WEEK: 198233

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Tape-like substrate for making integrated circuits

- has slotted holes

between integrated circuit zones to increase flexibility

INVENTOR: BUCK, R H; TRESKY, M

PATENT-ASSIGNEE: VDO SCHINDLING AG ADOLF[VDOT]

PRIORITY-DATA: 1981DE-3103454 (February 2, 1981)

PATENT-FAMILY:

000

LANGUAGE PUB-DATE UB-NO PAGES MAIN-IPC August 11, 1982 G EP 57253 A N/A017 N/ADE 3103454 A August 26, 1982 N/A000 G February 27, 1985 EP 57253 B N/A000 September 11, 1982 N/AJP 57147263 A

DESIGNATED-STATES: FR GB IT NL SE FR GB IT NL SE

CITED-DOCUMENTS: EP 16522; No-SR.Pub; US 4012766

APPLICATION-DATA:

TUB-NO APPL-DESCRIPTOR APPL-NO

APPL-DATE

EP 57253A N/A 1981EP-0107910

October 5, 1981

N/A

INT-CL (IPC): H01L021/98; H01L023/48; H05K001/00

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 57253A

BASIC-ABSTRACT: The substrate has discharge zones

distributed regularly along

it. Each zone is occupied by an integrated circuit. The

edges of the tape

have holes to engage the spokes of a sprocket wheel,

thereby conveying the tape through the integrated circuit prodn. system.

Elongated holes are located in the regions between adjacent zones in order to increase the tape's flexibility in these regions. The holes may take various forms e.g. two or five small parallel slots, a line of circular holes, one large slot etc.

ABSTRACTED-PUB-NO: EP 57253B
EQUIVALENT-ABSTRACTS: The substrate has discharge zones distributed regularly along it. Each zone is occupied by an integrated circuit. The edges of the tape have holes to engage the spokes of a sprocket wheel, thereby conveying the tape through the integrated circuit prodn. system.

Elongated holes are located in the regions between adjacent zones in order to increase the tape's flexibility in these regions. The holes may take various forms e.g. two or five small parallel slots, a line of circular holes, one large slot etc. (17pp)

TITLE-TERMS:

TAPE SUBSTRATE INTEGRATE CIRCUIT SLOT HOLE INTEGRATE CIRCUIT ZONE INCREASE FLEXIBLE

DERWENT-CLASS: U11

EPI-CODES: U11-D03; U11-F;

1) Veröffentlichungsnummer:

0 057 253

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 81107910.2

(f) Int. Cl.3: H 01 L 23/48

Anmeldetag: 05.10.81

(30) Priorität: 02.02.81 DE 3103454

Anmelder: VDO Adolf Schindling AG, Gräfstrasse 103, D-6000 Frankfurt/Main (DE)

Veröffentlichungstag der Anmeldung: 11.08.82 Patentblatt 82/32

Erfinder: Tresky, Miroslav, Dr., Tödistrasse 106, CH-8800 Thalwill (CH) Erfinder: Buck, Raymond Herbert, Dr., Hölderlinweg 22d, D-6380 Bad Homburg (DE)

Benannte Vertragsstaaten: FR GB IT NL SE

Vertreter: Könekamp, Herbert, Dipl.-Ing., Sodener Strasse 9, D-6231 Schwalbach (DE)

Systemträgerband mit mehreren Systemträgern für Integrierte Schaltkreise.

 Bei einem Systemträgerband mit mehreren mit Abstand in Bandlängsrichtung hintereinander angeordneten Systemträgern (6) für integrierte Schaltkreise (10), von denen jeder aus einer Anzahl von Leiterbahnen (8) besteht, die sich von einem dem integrierten Schaltkreis (10) zugeordneten inneren Bereich strahlenartig zu einem äußeren, Anschlußflächen (7) aufweisenden Bereich erstrecken, zwischen dem und der ihm benachbarten Bandkante ein dem Transport des Bandes während der Fertigung dienender Bandrandbereich vorhanden ist, ist zwischen jeweils zwei einander benachbarten Systemträgern (6) und den beiden diesen Systemträgern (6) zugeordneten Bandrandbereichen (2, 3) mindestens eine die Flexibilität des Bandes in diesem Gebiet (13) erhöhende Ausnehmung (14; 15, 16; 17, 18, 19) vorhanden.

VDO Adolf Schindling AG - 1 - 6000 Frankfurt/Main 90 Gräfstraße 103
G-5 Kö-kl
1563
12. Jan. 1981

Systemträgerband mit mehreren Systemträgern für integrierte Schaltkreise

Die Erfindung bezieht sich auf ein Systemträgerband mit mehreren mit Abstand in Bandlängsrichtung hintereinander angeordneten Systemträgern für integrierte Schaltkreise, von denen jeder aus einer Anzahl von Leiterbahnen besteht, die sich von einem dem integrierten Schaltkreis zugeordneten inneren Bereich strahlenartig zu einem äußeren, Anschlußflächen aufweisenden Bereich erstreckenden, zwischen dem und der ihm benachbarten Bandkante ein dem Transport des Bandes während der Fertigung dienender Bandrandbereich vorhanden ist.

Es sind bereits Systemträger für integrierte Schaltkreise bekannt, die aus einem folienartigen Isolier15 stoffsubstrat bestehen, auf dem die Leiterbahnen des
Systemträgers aufgebracht sind. Die Herstellung derartiger Systemträger erfolgt, wenn sie in großen
Stückzahlen benötigt werden, in einem kontinuierlichen Fotoätzverfahren aus einem metallkaschierten

Isolierstoffband oder in einem kontinuierlichen Siebdruckverfahren. Das Systemträgerband durchläuft hierbei mehrere Fertigungsstufen, wobei es im allgemeinen nach Art eines Films transportiert wird und infolgedessen in seinen beiden Randbereichen eine Perforation aufweist.

Es sind des weiteren Systemträgerbänder bekannt, bei denen die einzelnen Systemträger unmittelbar und ohne O ein Isolierstoffband miteinander verbunden sind, das gesamte Systemträgerband also vollständig aus Metall besteht.

Das Systemträgerband stellt, wie sein Aufbau auch immer gewählt ist, eine Art Halbfabrikat dar. Nach 15 dem Verlöten oder, was im allgemeinen aus fertigungstechnischen Gründen bevorzugt wird, Verschweißen der Leiterbahnen mit dem integrierten Schaltkreis und gegebenenfalls der Aufbringung einer Kunststofffixierung - beides erfolgt ebenfalls in einem konti-20 nuierlich ablaufenden Prozeß, während dessen das Systemträgerband ebenfalls filmartig transportiert wird - wird der Systemträger aus dem Systemträgerband herausgestanzt und anschließend können an die äußeren Anschlußflächen die Verbindungsleitungen 25 für die anderen Schaltungselemente angelötet oder angeschweißt werden.

Es hat sich nun gezeigt, daß insbesondere beim Ver30 schweißen der Leiterbahnen mit dem integrierten Schaltkreis in einem einzigen Arbeitsgang, ein in jüngster
Zeit immer häufiger angewandtes Arbeitsverfahren, das
die Herstellung großer Stückzahlen von mit System-

trägern versehenen integrierten Schaltkreisen erlaubt. einzelne Leiterbahnen nur unvollkommen mit dem integrierten Schaltkreis verbunden sind, insofern, als sie sich bereits nach einem Auf- und Ab-5 wickelvorgang des mit den integrierten Schaltkreisen versehenen Systemträgerbandes beispielsweise von einer Speicherspule von dem integrierten Schalt-. kreis lösen. Wie Untersuchungen gezeigt haben, handelt es sich hierbei hauptsächlich um Leiter-10 bahnen, die sich im wesentlichen in Längsrichtung des Bandes erstrecken, jedoch kaum um quer zur Längsachse des Bandes verlaufende Leiterbahnen. Ein solches Loslösen der Leiterbahnen vom integrierten Schaltkreis könnte daher in naheliegender Weise 15 dadurch verhindert werden, daß das Systemträgerband nach dem Aufbringen des integrierten Schaltkreises nur noch Biegungen mit großen Biegungsradien unterworfen wird. Dies würde jedoch zu einer erheblichen Vergrößerung der Fertigungsanlagen und zu wegen ihrer 20 Größe schwierig zu handhabenden Speicherspulen sowie zu anderen Fertigungsschwierigkeiten führen.

Die Erfindung geht zur Behebung dieser Nachteile
einen anderen Weg und zwar wird erfindungsgemäß vorgeschlagen, zwischen jeweils zwei einander benachbarten Systemträgern und den beiden diesen Systemträgern
zugeordneten Bandrandbereichen mindestens eine die
Flexibilität des Bandes in diesem Gebiet erhöhende
Ausnehmung vorzusehen. Durch die Anordnung einer oder
mehrerer derartiger Ausnehmungen zwischen den Systemträgern im Systemträgerband wird eine Art Gleisketteneffekt erzielt: die einzelnen Systemträger sind über
die gut flexiblen Zwischenstücke gelenkartig miteinan-

der verbunden, so daß bei einer Biegung des Bandes die einzelnen, die Systemträger aufweisenden Bandabschnitte nicht oder nur in vernachlässigbarem Umfang auf Biegung beansprucht werden, während die zwischen den Systemträgern liegenden Bereiche die gesamte Bandumlenkung zwischen zwei Systemträgern aufnehmen. Damit ist sichergestellt, daß bei einer Biegung des Bandes auf die Verbindung zwischen den Leiterbahnen des Systemträgers und den integrierten Schaltkreis einwirkende Kräfte ihrem Betrage nach so gering bleiben, daß eine Trennung der Verbindung nicht mehr stattfindet.

Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform der Er-15 findung ist in dem Gebiet zwischen zwei einander benachbarten Systemträgern und den beiden diesen Systemträgern zugeordneten Bandrandbereichen nur eine einzige Ausnehmung vorhanden, die sich von Bandrandbereich zu Bandrandbereich und von Systemträger 20 zu Systemträger erstreckt. Normalerweise ist eine solche Ausführungsform einer anderen, ebenfalls möglichen Ausführungsform vorzuziehen, bei der zwei oder mehrere quer zur Bandlängsrichtung mit Abstand hintereinander angeordnete Ausnehmungen in dem Gebiet vorhanden sind, da eine solche Ausführungsform im allgemeinen eine 25 etwas geringere Flexibilität aufweist als die zuvor beschriebene. Die Ausführungsform mit zwei oder mehreren Ausnehmungen in jedem Gebiet bringt jedoch den Vorteil mit sich, daß das Systemträgerband während 30 der Fertigung mit größeren, in Längsrichtung wirkenden Kräften beaufschlagt werden kann, als dies bei einem Systemträgerband der Fall ist, bei dem in jedem Gebiet lediglich eine einzige, sich von

Bandbereich zu Bandbereich und von Systemträger
zu Systemträger erstreckende Ausnehmung vorhanden
ist. Eine hinsichtlich Belastbarkeit und Flexibilität zwischen den beiden vorgenannten Ausführungsformen liegende Ausführungsform besteht darin, daß
mindestens zwei zueinander parallele und in Bandlängsrichtung hintereinander angeordnete Ausnehmungen in dem Gebiet vorhanden sind.

10 Einen weiteren Schutz der einzelnen Systemträger vor einer elastischen und/oder plastischen Verformung während der Fertigung kann nach einem weiteren Gedanken der Erfindung dadurch erreicht werden, daß jedes einem Bandrandbereich zugewandte Ausnehmungs-15 ende mindestens einen sich etwa in Bandlängsrichtung zwischen den Bandrandbereich und den Systemträger erstreckenden Ausnehmungsfortsatz aufweist. Hierdurch läßt sich der Verbindungsteil zwischen dem Systemträger und dem dem Transport des Bandes 20 während der Fertigung dienenden Bandrandbereichs und damit die Angriffsfläche der von den Bandrandbereichen auf den Systemträger wirkenden Kräften in einem solchen Umfang vermindern, daß eine Trennung einzelner Leiterbahnen des Systemträgers vom integrierten Schaltkreis auch bei hohen Fertigungs-25 qeschwindigkeiten und verhältnismäßig kleinen Biegeradien des Systemträgerbandes sicher unterbunden sind. In Optimierung der vorgenannten Ausführungsformung empfiehlt es sich, die Länge der Ausneh-30 mungsfortsätze dergestalt zu wählen, daß jeder Systemträger ausschließlich über zwei schmale, quer zur Bandlängsachse verlaufende Brücken mit dem Bandrandbereich verbunden ist. Ferner hat es sich als

Ĺ

zweckmäßig erwiesen, die beiden Brücken etwa mittig zum Systemträger anzuordnen, um einerseits eine sichere Halterung des Systemträgers im Systemträgerband zu erhalten und andererseits die bei einer versetzten Anordnung der Brücken im Systemträger bei einer Biegung des Bandes eventuell auftretenden Torsionskräfte auszuschalten.

Die Erfindung sei anhand der Zeichnung, die in zum 10 Teil schematischer Darstellung Ausführungsbeispiele enthält, näher erläutert. Es zeigen

Figur 1 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband bekannter Ausführungsform.

15

Ċ

ĺ

- Figur 2 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband mit mehreren zwischen den Systemträgern angeordneten Ausnehmungen,
- 20 Figur 3 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband mit zwei zwischen den Systemträgern angeordneten Ausnehmungen
- Figur 4 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband 25 mit einer zwischen den Systemträgern angeordneten Ausnehmung,
- Figur 5 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband mit einer zwischen den Systemträgern an-30 geordneten Ausnehmung mit endseitigen Verbreiterungen,

Figur 6 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband mit mehreren kreisförmigen Ausnehmungen zwischen den Systemträgern und

5

(

(

Figur 7 eine Aufsicht auf ein Systemträgerband mit einer länglichen Ausnehmung zwischen den Systemträgern.

Das in Figur 1 dargestellte bekannte Systemträgerband

10 besteht aus einem folienartigen Isolierstoffsubstrat 1,
das in seinen Randbereichen 2 und 3 jeweils eine Perforierung 4 bzw. 5 zum Transport des Bandes durch die
verschiedenen Fertigungseinrichtung aufweist. Auf dem
folienartigen Isolierstoffsubstrat 1 befinden sich in

15 Längsrichtung hintereinander die Systemträger 6.

Jeder Systemträger besteht aus einer Anzahl von elektrisch leitenden äußeren Anschlußflächen 7 sowie von diesen ausgehenden Leiterbahnen 8, deren Enden 9 die 20 Anschlüsse für die integrierten Schaltkreise 10 bilden. Die Anschlußflächen 7 und die Teile der Leiterbahnen 8, die sich zwischen den Anschlußflächen 7 und den Begrenzungslinien 11 des Substrats erstrecken stehen in fester Verbindung mit dem folienartigen

25 Isolierstoffsubstrat 1, während die Leiterbahnen von den Begrenzungslinien 11 des Substrats 1 bis zu den Enden 9 keine Verbindung mit dem Substrat 1 haben, da dieses zwischen den Begrenzungslinien 11 entfernt ist.

30

Die Verbindung der Leiterbahnenden 9 mit den entsprechenden Anschlußflächen auf dem integrierten Schaltkreis 10 erfolgt durch Schweißen in einem einzigen Arbeitsgang. Danach werden die Systemträger 6 mit den aufgebrachten integrierten Stromkreisen 10 entlang den gestrichelten Linien 12 aus dem folien-5 artigen Isolierstoffsubstrat herausgestanzt.

Wie bereits erwähnt, hat sich gezeigt, daß sich die an die entsprechenden Anschlußstellen der integrierten Schaltkreise angeschweißten Leiterbahnenden 9 10 bei der Weiterbehandlung des Systemträgerbandes bis zum Systemträger-Ausstanzvorgang wieder lösen können, wobei es sich insbesondere um die etwa in Längsrichtung des Bandes verlaufenden Leiterbahnenden 9 handelt. Um diese Trennung der Leiterbahnenden 9 von 15 ihren entsprechenden Anschlußstellen auf den integrierten Schaltkreisen 10 zu unterbinden werden zwischen den einzelnen Systemträgern hochflexible Zonen 13 im Systemträgerband vorgesehen. Diese flexiblen Zonen 13 bewirken, daß die Schweißver-20 bindung der Leiterbahnenden mit den entsprechenden Anschlüssen auf dem integrierten Schaltkreis 10 nicht länger eine Trennung dieser Verbindung herbeiführenden Kräften unterworfen ist, die bei der Weiterbehandlung des Systemträgerbandes und insbe-25 sondere bei dessen Biegung quer zur Längsrichtung entstehen.

(

Bei der Ausführungsform nach Figur 2 sind die hochflexiblen Zonen 13 jeweils durch fünf quer zur Band30 längsachse verlaufende Schlitze 14 realisiert. Die
Länge dieser Schlitze ist wesentlich kleiner gewählt
als der Abstand der beiden Randbereiche 2 und 3 voneinander. Diese Realisierungsform hat den Vorteil,
daß das Systemträgerband 1 während des Fertigungs35 prozesses verhältnismäßig hohen Zugbelastungen ausgesetzt werden kann.

Bei der Ausführungsform nach Figur 3, bei der die flexible Zone 13 durch zwei zueinander parallele und in Bandlängsrichtung hintereinander angeordneten Ausnehmungen 15 und 16 realisiert ist, ist zwar die 5 Flexibilität des Bandes im Bereich der flexiblen Zone 13 größer als bei der Ausführungsform nach Figur 2, jedoch ist die Belastbarkeit eines solchen Systemträgerbandes auf Zugkräfte geringeren Umfangs beschränkt.

10

Bei der in Figur 4 dargestellten Ausführungsform ist schließlich die Zone 13 durch eine einzige Ausnehmung 17 realisiert, die sich von einem Bandrandbereich 2 bis zum anderen Bandrandbereich 3 er-15 streckt und an ihren den Bandrandbereichen 2 und 3 benachbarten Enden jeweils in zwei schmale, sich in Längsrichtung des Systemträgerbandes erstreckende Ausnehmungsfortsätze 18 und 19 übergeht. Die Ausnehmungsfortsätze 18 und 19 verlaufen, wie ersicht-20 lich, jeweils zwischen der Bandperforierung 4 und den der Bandperforierung zugewandten Anschlußflächen 7. Jeder Ausnehmungsfortsatz 18 bzw. 19 der einen Ausnehmung 17 bilden mit den Ausnehmungsfortsätzen 19 bzw. 18 der in Bandlängsrichtung folgenden nächsten 25 Ausnehmung 17 eine solche Begrenzung des Systemträgers 6, daß dieser nur noch über zwei schmale, quer zur Bandlängsachse verlaufende Brücken 20 und 21 mit den Bandrandbereichen 2 und 3 des Systemträger-

30

(

Bei der in Figur 5 dargestellten Ausführungsform bestehen die Ausnehmungen 22 aus einem schmalen Mittelteil 23, das in endseitige Verbreiterungen 24 bzw.25

bandes 1 in Verbindung steht.

übergeht. Diese Ausführungsform steht hinsichtlich ihrer mechanischen Eigenschaften zwischen
der Ausführungsform gemäß Figur 4 und derjenigen der Figur 7, bei der lediglich jeweils eine
breite Ausnehmung 27 zwischen zwei benachbarten
Systemträgern 6 vorhanden ist. Bei der in Figur 6
dargestellten Ausführungsform sind vier, quer zur
Bandlängsachse angeordnete kreisförmige Ausnehmungen 26 vorhanden. Ein solches Band kann mit
verhältnismäßig hohen Zugkräften belastet werden.

(

(

5

10

VDO Adolf Schindling AG - 1 - 6000 Frankfurt/Main Gräfstraße 103 G-S Kö-kl 1563 12. Jan. 1981

Patentansprüche

- Systemträgerband mit mehreren mit Abstand in Bandlängsrichtung hintereinander angeordneten Systemträgern für integrierte Schaltkreise, von denen jeder aus einer Anzahl von Leiterbahnen besteht. 5 die sich von einem dem integrierten Schaltkreis zugeordneten inneren Bereich strahlenartig zu einem äußeren, Anschlußflächen aufweisenden Bereich erstrecken, zwischen dem und der ihm benachbarten Bandkante ein dem Transport des Bandes 10 während der Fertigung dienender Bandrandbereich vorhanden ist, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen jeweils zwei einander benachbarten Systemträgern (6) und den beiden diesen Systemträgern (6) zugeordneten Bandrandbereichen (2, 3) mindestens 15 eine die Flexibilität des Bandes in diesem Gebiet (13) erhöhende Ausnehmung (14; 15, 16; 17,18, 19) vorhanden ist.
 - Systemträgerband nach Anspruch 1, <u>dadurch gekenn-</u> zeichnet, daß zwei oder mehrere quer zur Band-

längsrichtung mit Abstand hintereinander angeordnete Ausnehmungen (14) in dem Gebiet (13) vorhanden sind.

5 3. Systemträgerband nach Anspruch 1 oder 2, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß mindestens zwei zueinander parallele und in Bandlängsrichtung hintereinander angeordnete Ausnehmungen (15, 16) in dem Gebiet (13) vorhanden sind.

10

15

- Systemträgerband nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß eine einzige Ausnehmung (17) in dem Gebiet (13) vorhanden ist, die sich von Bandrandbereich (2, 3) zu Bandrandbereich (2, 3) und von Systemträger (6) zu Systemträger (6) erstreckt.
- Systemträgerband nach einem der Ansprüche 1 bis
 4, dadurch gekennzeichnet, daß jedes einem Band randbereich (2, 3) zugewandte Ende einer Ausneh mung (14; 15, 16; 17) mindestens einen sich etwa
 in Bandlängsrichtung zwischen den Bandrandbereich
 (2, 3) und den Systemträger (6) erstreckenden Ausnehmungsfortsatz (18, 19) aufweist.

25

30

6. Systemträgerband nach Anspruch 5, <u>dadurch gekenn-zeichnet</u>, daß die Länge der Ausnehmungsfortsätze (18, 19) dergestalt gewählt ist, daß jeder Systemträger (6) ausschließlich über zwei schmale, quer zur Bandlängsachse verlaufende Brücken (20, 21) mit den Bandrandbereichen (2, 3) verbunden ist.

- 7. Systemträgerband nach Anspruch 6, <u>dadurch ge-kennzeichnet</u>, daß die Brücken (20, 21) etwa mittig zur Systemträgerlänge angeordnet sind.
- 8. Systemträgerband nach einem der Ansprüche 1 bis 4, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß jedes einem Bandrandbereich (2, 3) zugewandte Ende einer Ausnehmung (23) verbreitert ist.





